

铜基非晶态带材 CuNiSnP

产品名称	铜基非晶态带材 CuNiSnP
公司名称	四川利贝盛机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CuNiSnP 类型:带材 适用范围:电器行业
公司地址	中国 四川 绵阳市 四川省成都市金牛区白马寺街16号7幢5楼7号
联系电话	86 0816 3999869 13778031599

产品详情

型号	CuNiSnP	类型	带材
适用范围	电器行业	材质	CuNiSnP
长度	<10m	熔点	630
是否现货	是		

性能特点：铜基非晶带材是代替昂贵的银焊片、克服在焊接时加焊药造成焊件产生气孔的缺陷。具有湿润性好、流动性好、导电性好的优点，是电器行业尤其是漏电保护开关等元件的最佳材料。其价格是银焊片的30%- 60%。焊接温度为610-635摄氏度。